



## **Cumplimiento de los requisitos de la Directiva sobre equipos a presión 97/23/EC**

Los requisitos de la Directiva sobre equipos a presión (del inglés Pressure Equipment Directive, o PED) 97/23/EC europea se aplican a los casquillos de sellado de vacío y presión de Conax Technologies. Conax Technologies LLC, fabricante de este tipo de casquillos, los ha clasificado como “Sistema de tuberías”. Con esta clasificación, la empresa considera que todos los casquillos de sellado cumplen los requisitos de clasificación del nivel Prácticas de Ingeniería de Sonido (del inglés Sound Engineering Practice, o SEP)<sup>1</sup>.

Para cumplir los requisitos del nivel SEP, Conax Technologies proporciona una instrucciones adecuadas de montaje e instalación, los valores de presión máximos para cada uno de los casquillos de sellado (referencia: publicación 6101 EUR de Conax “The Complete Guide to Pressure and Vacuum Sealing Assemblies”). Además, el nombre de la compañía “CONAX” aparece en cada conjunto de casquillos de sellado para permitir la identificación del fabricante del equipo. La PED no permite incluir el símbolo “CE” en los equipos de presión clasificados como SEP. Por tanto, los casquillos de sellado de Conax no llevan dicho símbolo.

Los casquillos de sellado fabricados por Conax Technologies se han comercializado y vendido con éxito durante muchos años en toda la Unión Europea. Basándose en estos criterios, Conax Technologies considera que se han cumplido los requisitos de la PED para comercializar los casquillos de sellado con el nivel de clasificación SEP.

<sup>1</sup> Una serie determinada de casquillos de sellado (es decir, los PG6, PG7, EGT-1000, MHM6 y EG-750) tienen una conformidad limitada con la PED bajo el nivel de clasificación de SEP, en función del servicio para el que se vaya a utilizar. Por tanto, en el caso de los casquillos de sellado seleccionados, se considera responsabilidad del usuario final el cumplimiento de la normativa de la PED. Para obtener más información, póngase en contacto con Conax Technologies.